Also published as:

P4082547 (B2)

ELECTRIC POWER SUPPLY CONTROLLER FOR LIGHT EMITTING ELEMENT

Publication number: JP2000311790 (A)

2000-11-07

TAKEGUCHI AKITAKA Inventor(s):

Applicant(s): YAZAKI CORP

Classification:

Publication date:

- international: H05B37/02; H05B37/02; (IPC1-7): H05B37/02

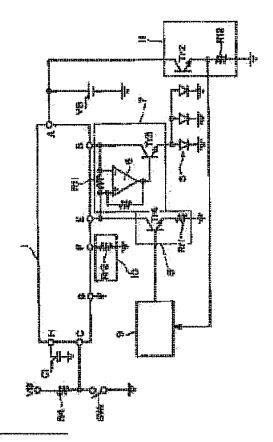
- European:

Application number: JP20000048656 20000225

Priority number(s): JP20000048656 20000225; JP19990051974 19990226

Abstract of JP 2000311790 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To control to a prescribed brightness even when brightness is changed by dispersion and deterioration of characteristics in plural light emitting elements. SOLUTION: This controller is provided with a brightness detector 11 in response to brightness of plural light emitting elements 5, a reference circuit connected to a reference resistance 8 connected in series with an NPN transistor Tr4 and a resistance Rr1 set to a restance value to make a current flow to generate an inter-drain/source voltage same to a fixed load current in an electric power source supplying overheat self-breaking type semiconductor switch, and connected to a source of a reference overheat self-breaking type semiconductor switch,; and a control circuit 9 for comparing a detected value detected by the detector 11 with a reference induced voltage induced when the brightness of the element 5 is normal, and for controlling a base current of the transistor Tr4 to conform all the time to the reference induced voltage so as to vary the reference resistance 8. The brightness of the plural light emitting elements 5 is controlled to keep prescribed brightness against brightness change of the plural light emitting elements 5.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特期2000-311790 (P2000-311790A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000,11,7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコート*(参考)

H 0 5 B 37/02

H 0 5 B 37/02

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特願2000-48656(P2000-48656)

(22)出籍日

平成12年2月25日(2000.2.25)

(31)優先権主張番号 特願平11-51974

(32)優先日

平成11年2月26日(1999.2.26)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000006895

矢崎総業株式会社

東京都港区三田1丁目4番28号

(72)発明者 竹口 明孝

静岡県島田市横井1-7-1 矢崎計器株

式会社内

(74)代理人 100075959

弁理士 小林 保 (外1名)

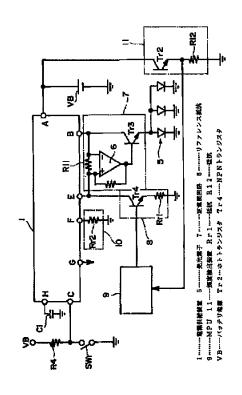
(54) 【発明の名称】 発光素子の電源供給制御装置

(57) 【要約】

(修正有)

【課題】 複数の発光素子の特性のバラツキと劣化によ る輝度の変化が生じても、所定の輝度に制御する。

【解決手段】 複数の発光素子5の輝度に応ずる輝度検 出装置11を設け、電源供給用過熱自己遮断型半導体ス イッチQAに一定負荷電流と同じドレン・ソース間電圧 を発生させる電流が流れるような抵抗値に設定されたN PNトランジスタTr4と抵抗Rr1とを直列に接続す るリアレンス抵抗8、リファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBのソースに接続してなるリファレンス 回路を設け、輝度検出装置11による検出値を発光素子 5の輝度が正常なときに誘起される基準誘起電圧と比較 し、常時基準誘起電圧と一致するようにNPNトランジ スタTr4のベース電流を制御してリファレンス抵抗8 を可変する制御回路9を設け、複数の発光素子5の輝度 の変化に対して複数の発光素子5の輝度が所定の輝度を 保持するように制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の発光素子を、DC電源に直列に接続される電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのソースに定電流回路を介して接続すると共に、該複数の発光素子の輝度に応じた電圧を誘起する輝度検出装置を設け、

前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに一定の 負荷電流が流れたときと同じドレン・ソース間電圧を発 生させる電流が流れるような抵抗値に設定されたリファ レンス抵抗を、リファレンス用過熱自己遮断型半導体ス イッチのソースに接続してなるリファレンス回路を設 け、

前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのソース 電圧とリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチの ソース電圧を比較し、前記電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチのソース電圧よりリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチのソース電圧が大きくなったとき に前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのドレ ン・ソース間に前記所定電流以上の過電流が流れたと判 定する比較回路を設け、

前記比較回路の比較結果に基づいて前記電源供給用過熱 自己遮断型半導体スイッチに所定電流以上の電流が流れ たと判定したときに、前記電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチのオン・オフを制御するゲート信号を出力 する駆動回路を設け、

前記複数の発光素子の輝度を検知して該複数の発光素子の輝度の変化に応じて前記NPNトランジスタのベース 電流を制御する制御回路を設け、

前記複数の発光素子の輝度の変化に対して前記NPNトランジスタのベース電流を加減することにより前記複数の発光素子の輝度が所定の輝度を保持するように制御し、所定の輝度の範囲を超えて変化したときは、前記比較回路の駆動により前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに所定電流以上の電流が流れたと判定し、前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチをオン・オフを制御して過電流検出を行うようにしたことを特徴とする発光素子の電源供給制御装置。

【請求項2】 複数の発光素子を、DC電源に直列に接続される電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのソースに定電流回路を介して接続すると共に、該複数の発光素子の輝度に応じた電圧を誘起する輝度検出装置を設け、

前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに一定の 負荷電流が流れたときと同じドレン・ソース間電圧を発 生させる電流が流れるような抵抗値に設定されたNPN トランジスタと抵抗とを直列に接続してなるリファレン ス抵抗を、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッ チのソースに接続してなるリファレンス回路を設け、

前記輝度検出装置による検出値を発光素子の輝度が正常なときに誘起される基準誘起電圧と比較し、常時基準誘

起電圧と一致するように前記NPNトランジスタのベース電流を制御してリファレンス抵抗を可変する制御装置を設け、

前記複数の発光素子の輝度の変化に対して前記NPNトランジスタのベース電流を加減することにより前記複数の発光素子の輝度が所定の輝度を保持するように制御することを特徴とする発光素子の電源供給制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光素子へ電源を供給する電源供給制御装置に係り、特に複数の発光素子の1又は複数個が破損線等により発光素子の輝度が変化したり、複数の発光素子の各素子間で輝度にバラツキがあったり、発光素子の劣化によって発光素子の輝度が変化しても所定の輝度に制御し、デッドショートでない限り電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに流れる電流量によって過電流検出を行わないようにリファレンス回路のリファレンス抵抗値を自動調整することのできる発光素子の電源供給制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】自動車等には、使用される装置や機器がどのような状態になっているかを運転者に発光素子を用いて表示することが多く行われている。この発光素子は、種々の色で、表示しようとする素子、装置、機器が現在どのような状態であるかを示している。この発光素子には、LED、EL等がある。このように自動車内等の計器類の運転状態示すための表示や警告用にLEDが多く使われ、これらLEDは、その使用目的から、運転手、作業者等に点灯していることが明確に分かることが要求されており、そのため点灯した際に視認できる十分な輝度が要求される。

【0003】このようなLEDへは、バッテリから電源 供給が行われており、LEDへの電源供給は、従来、図 6に示す如き回路構成となっている。図6(A)に示す 如き回路は、バッテリ電源にLED20を接続し、この LED20に可変抵抗21の一端を接続し、他端を接地 して構成してある。この図6 (A) に示す如き回路の場 合、可変抵抗21の抵抗値を変えることによりLED2 0に供給する電流量を制御し、LED20の輝度を制御 するようになっている。また、従来、図6(B)に示す 如き回路は、バッテリ電源にLED20を接続し、この LED20に電流制限用のNPNトランジスタTr10 のコレクタを接続し、このNPNトランジスタTr10 のエミッタを接地し、このNPNトランジスタTr10 のベースに制御装置22を接続した構成となっている。 この図6(B)に示す如き回路の場合、制御装置22か ら供給するベース電流を制御することによりNPNトラ ンジスタTr10のコレクタ・エミッタ間に流れる電流 量を制限してLED20に供給する電流量を制御し、L ED20の輝度を制御するようになっている。

【0004】さらに、図6に図示の回路は、いずれもL ED20の下流側に接続される抵抗値の可変によって行 っており、LED20への電源の供給は、オンかオフの いずれかで、LED20をオンすると、LED20には 図7(B)に示す如きオン信号が供給される。したがっ て、LED20の輝度の調整は、可変抵抗21の抵抗値 を変えてLED20に流れる電流量を制御するか、NP NトランジスタTr10のベース電流を制御することに よりNPNトランジスタTェ10のコレクタ・エミッタ 間に流れる電流量を制御してLED20に流れる電流量 を制御する方法が採られる。このような制限抵抗方式に 対し、従来、図7(A)に示す如くFET23をオン・ オフしてLED20の輝度を制御する回路がある。すな わち、この回路は、FET23のドレンにバッテリ電源 を接続し、このFET23のソースにLED20を接続 し、このLED20に抵抗25の一端を接続し、この抵 抗25の他端を接地した構成の回路となっている。この 抵抗25は、LED20に流れる電流の制限抵抗であ る。そして、このFET23は、ゲートに接続されるP WM(パルス幅変調装置)24から出力されるオンパル ス信号によってゲートが開閉され、このゲートの開閉に よってLED20と抵抗25の直列回路に流れる電流を 制御している。この図7 (A) に示す如き回路の場合、 PWM24から出力されるオン・オフの比率(オンデュ ーティー)によってオン・オフを繰り返し、FET23 がオンしているときだけしED20と抵抗25の直列回 路に流れる電流を供給することになる。したがって、L ED20に流れる電流は、PWM24が図7(A)に示 す如く、オンし放しのときに比較して、PWM24が図 7 (B) に示す如く、50%オンデューティー (オンと オフの比が、1:1) の時の方が、図7(A) のときの 半分となり、LED20の輝度も下がることになる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このような従来の回路の場合、複数のLED20が並列に接続されている場合、そのうちの1又は複数個が断線したような場合、正常な残りのLED20に過度の電流が流れることになり、正常なLED20に過度の電流が流れることになる。この場合、図6に図示の回路は、可変抵抗21の抵抗値を変えるか、電流制御装置22から供給するNPNトランジスタTr10のベース電流を変えることによって、また、図7に図示の回路は、PWM24から出力されるオン・オフの比率(オンデューティー)を変更してFET23のオン時間を制御することによってLED20に流れる電流を制御できるようになっている。

【0006】しかし、従来の図6に図示の回路及び図7に図示の回路は、複数のLED20が並列に接続されている場合、そのうちの1又は複数個が断線して負荷容量が変化したときに直ちに応答できないようになっている。このため、このように並列に接続されている複数の

LED20の1又は複数個が断線したような場合には、 瞬時に大電流が残りのLED20に供給され、可変抵抗 21の抵抗値を変えるとか、トランジスタTr10のベース電流を変えるとかして、LED20に供給される電 流を正常値に戻すまでの間に残りの正常なLED20に 定格電流以上の電流が流れ込み、LED20が破損して しまうという問題を有している。

【0007】本発明の1つの目的は、複数の発光素子の1又は複数個が破損等により点灯しなくなった場合に正常な発光素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝度の変化に応じて、リファレンス回路のリファレンス抵抗値を電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに流れる電流量が過電流になったときに正常な発光素子が破損しないように保護できるようにすることにある。

【0008】本発明のもう1つの目的は、複数の発光素子の特性のバラツキ、発光素子の劣化による発光素子の輝度の変化に応じて、正常な発光素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝度の変化に応じてリファレンス回路のリファレンス抵抗値を自動調整することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本願請求項1に記載の発光素子の電源供給制御装置 は、複数の発光素子を、DC電源に直列に接続される電 源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのソースに定電 流回路を介して接続すると共に、該複数の発光素子の輝 度に応じた電圧を誘起する輝度検出装置を設け、前記電 源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに一定の負荷電 流が流れたときと同じドレン・ソース間電圧を発生させ る電流が流れるような抵抗値に設定されたリファレンス 抵抗を、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチ のソースに接続してなるリファレンス回路を設け、前記 電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのソース電圧 とリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチのソー ス電圧を比較し、前記電源供給用過熱自己遮断型半導体 スイッチのソース電圧よりリファレンス用過熱自己遮断 型半導体スイッチのソース電圧が大きくなったときに前 記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチのドレン・ ソース間に前記所定電流以上の過電流が流れたと判定す る比較回路を設け、前記比較回路の比較結果に基づいて 前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに所定電 流以上の電流が流れたと判定したときに、前記電源供給 用過熱自己遮断型半導体スイッチのオン・オフを制御す るゲート信号を出力する駆動回路を設け、前記複数の発 光素子の輝度を検知して該複数の発光素子の輝度の変化 に応じて前記NPNトランジスタのベース電流を制御す る制御回路を設け、前記複数の発光素子の輝度の変化に 対して前記NPNトランジスタのベース電流を加減する ことにより前記複数の発光素子の輝度が所定の輝度を保

持するように制御し、所定の輝度の範囲を超えて変化したときは、前記比較回路の駆動により前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに所定電流以上の電流が流れたと判定し、前記電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチをオン・オフを制御して過電流検出を行うようにしたものである。このように構成することにより本願請求項1に記載の発明によると、複数の発光素子の1又は複数個が破損等により点灯しなくなった場合に正常な発光素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝度の変化に応じて、リファレンス回路のリファレンス抵抗値を電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに流れる電流量が過電流になったときに正常な発光素子が破損しないように保護することができる。

【0010】上記目的を達成するため、本願請求項2に 記載の発光素子の電源供給制御装置は、複数の発光素子 を、DC電源に直列に接続される電源供給用過熱自己遮 断型半導体スイッチのソースに定電流回路を介して接続 すると共に、該複数の発光素子の輝度に応じた電圧を誘 起する輝度検出装置を設け、前記電源供給用過熱自己遮 断型半導体スイッチに一定の負荷電流が流れたときと同 じドレン・ソース間電圧を発生させる電流が流れるよう な抵抗値に設定されたNPNトランジスタと抵抗とを直 列に接続してなるリファレンス抵抗を、リファレンス用 過熱自己遮断型半導体スイッチのソースに接続してなる リファレンス回路を設け、前記輝度検出装置による検出 値を発光素子の輝度が正常なときに誘起される基準誘起 電圧と比較し、常時基準誘起電圧と一致するように前記 NPNトランジスタのベース電流を制御してリファレン ス抵抗を可変する制御装置を設け、前記複数の発光素子 の輝度の変化に対して前記NPNトランジスタのベース 電流を加減することにより前記複数の発光素子の輝度が 所定の輝度を保持するように制御するものである。この ように構成することにより本願請求項2に記載の発明に よると、複数の発光素子の特性のバラツキ、発光素子の 劣化による発光素子の輝度の変化に応じて、正常な発光 素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝 度の変化に応じてリファレンス回路のリファレンス抵抗 値を自動調整することができ、常に発光素子の輝度を一 定に保持することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る実施の形態について説明する。図1には、本発明に係る発光素子の電源供給制御装置の一実施の形態が示されている。この発光素子の電源供給制御装置は、自動車等の車両において使用されている装置や機器がどのような状態になっているかを運転者に表示する発光素子に電源を供給するものである。

【0012】図において、1は電源供給装置で、1個の チップで構成されており、その他の電子部品は電源供給 装置1のチップの外部接続端子にそれぞれ接続されてい

る。そして、電源供給装置1の○で示されているのは外 部の素子を接続するための接続端子である。電源供給装 置1の入力端子Aには、バッテリVBが接続されてお り、電源供給装置1の入力端子Cには、抵抗R4を介し てバッテリVBが接続されている。また、この入力端子 Cには、スイッチSW1の一端が接続されており、この スイッチSW1の他端は接地されている。出力端子Hに は、コンデンサC1が接続されている。このコンデンサ C1は、ON/OFF計数回路のRC積分回路のコンデ ンサである。また、出力端子Bには、NPNトランジス タTr3のコレクタが接続されており、このNPNトラ ンジスタTr3のエミッタには、一端が接地された複数 個(図1においては、3個)の発光素子(例えば、LE D) 5が接続されている。また、出力端子Bと出力端子 Eの間には、抵抗R11が接続されており、この抵抗R 11の両端にオペアンプ6の(+)入力端子と(-)入 力端子とが接続されている。このオペアンプ6の出力端 子には、NPNトランジスタTェ3のベースが接続され ている。この抵抗R11とオペアンプ6とNPNトラン ジスタTr3とによって、NPNトランジスタTr3の ベースに供給するベース電流を制御して負荷である発光 素子5に一定の電流量を流すようにする定電流回路7を 構成している。

【0013】また、電源供給装置1の出力端子Eには、 NPNトランジスタTr4と抵抗Rr1の直列回路で構 成されるリファレンス抵抗8が接続されている。すなわ ち、出力端子Eには、NPNトランジスタTr4のコレ クタが接続されており、このNPNトランジスタTr4 のエミッタは、抵抗Rr1を介して接地されている。こ のNPNトランジスタTr4のベースには、制御回路で あるMPU(マイクロ・プロセッサー・ユニット)9が 接続されており、このNPNトランジスタTr4は、M PU9から出力されるベース電流によって抵抗Rr1に 供給される電流量を制御する機能を有している。したが って、このNPNトランジスタTr4は、リファレンス 抵抗8の抵抗値を制御することになる。そして、出力端 子Eに誘起するリファレンス電圧(過電流検出用の基準 電圧)は、このNPNトランジスタTr4と抵抗Rr1 の合成抵抗によって作られる。また、出力端子Fには、 抵抗Rr2によって構成される第2のリファレンス抵抗 10が接続されている。そして、出力端子Fに誘起する 第2のリファレンス電圧(過小電流検出用の基準電圧) は、この抵抗Rr2によって作られる。

【0014】さらに、電源供給装置1の出力端子Aには、ホトトランジスタTr2のコレクタが接続されており、このホトトランジスタTr2のエミッタは抵抗R12を介して接地されている。このホトトランジスタTr2は、発光素子5が発光すると発光素子5の発光量に応じた電流を流す機能を有しており、発光素子5が発光していないときは常時オフしている。発光素子5の発光に

よってホトトランジスタTr2がオンすると、抵抗R12間のホトトランジスタTr2のエミッタ側には発光素子5の発光量に応じた電圧が誘起され、この電圧がMPU9に入力される。このホトトランジスタTr2と抵抗R12とによって輝度検出装置11が構成されている。

【0015】また、電源供給装置1は、図2に示す如き構成を有している。図において、電源供給装置1の入力側端子AにはバッテリVBが接続され、出力側端子Bには負荷が接続されている。一方、スイッチング端子Cには、一端が接地され他端が抵抗R4を介してバッテリVBに接続されるスイッチSW1が接続されている。また、入力側端子Aには、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのドレン側端子DAが接続されており、この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのソース側端子SAには出力側端子Bが接続されている。また、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAには、ゲート側端子GAが設けられている。そして、この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAは、バッテリVBと負荷である複数個の発光素子5との間に直列に接続されている。

【0016】この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイ ッチQAは、図3に示す如き構成を有している。すなわ ち、ドレン側端子DAには、メインFETQ1のドレン が接続されており、メインFETQ1のソースには、ソ ース側端子SAが接続されている。このメインFETQ 1のゲートは、内部抵抗RA(例えば、 $10k\Omega$)を介 してゲート側端子GAに接続されている。このゲート側 端子GAとソース側端子SAとの間には、温度検知回路 30が接続されている。この温度検知回路30は、メイ ンFETQ1の温度を検出するためのもので、この温度 検知回路30には、ラッチ回路31が接続されている。 そして、この温度検知回路30は、メインFETQ1の 温度が所定温度(異常温度)に達したときにラッチ回路 31にオン信号を出力する。ラッチ回路31は、温度検 知回路30からの信号を受けてオン信号を出力し続ける 作用を有している。このラッチ回路31の出力端子に は、過熱遮断用FETQ2のゲートが接続されており、 温度検知回路30がメインFETQ1が過熱したことを 検出したときにラッチ回路31を介して出力されるオン 信号によって過熱遮断用FETQ2がオンし、メインF ETQ1のゲート電圧を落としてメインFETQ1を遮 断する。

【0017】一方、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのソース側端子SAには、出力側端子Bを介して負荷である複数の発光素子5が接続されている。この負荷への電源供給は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1によって行われている。このようにして電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAは、発光素子5である負荷が短絡する等によってメインFETQ1のドレン・ソース間に過電流が流

れたときに、メインFETQ1が過熱して破壊されるのを防止するため、メインFETQ1の温度が規定値以上に上昇すると自らの作用で強制的にオフ(遮断)する過熱自己遮断機能を備えている。この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAを構成するメインFETQ1は、DMOS構造のNMOSFETで構成されている。

【0018】電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのドレン側端子DAには、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのドレン側端子DBと、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのドレン側端子DCが接続されている。そして、このリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのソース側端子SBには出力側端子Eが、また、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのソース側端子SCには出力側端子Fが接続されている。また、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBには、ゲート側端子GBが、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBには、ゲート側端子GBが、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCには、ゲート側端子GCが設けられている。

【0019】このリファレンス用過熱自己遮断型半導体 スイッチQBは、図4に示す如き構成を有しており、こ のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQB は、図3に図示の電源供給用過熱自己遮断型半導体スイ ッチQAと同一の構成となっている。すなわち、ドレン 側端子DBには、メインFETQ3のドレンが接続され ており、メインFETQ3のソースには、ソース側端子 SBが接続されている。このメインFETQ3のゲート は、内部抵抗RB (例えば、 $10k\Omega$) を介してゲート 側端子GBに接続されている。このゲート側端子GBと ソース側端子SBとの間には、温度検知回路40が接続 されている。この温度検知回路40は、メインFETQ 3の温度を検出するためのもので、この温度検知回路4 0には、ラッチ回路41が接続されている。そして、こ の温度検知回路40は、メインFETQ3に所定電流よ り過大の電流が流れる等によってメインFETQ3の温 度が所定温度(異常温度)以上になったときにラッチ回 路41にオン信号を出力する機能を有している。そし て、このラッチ回路41は、温度検知回路40からの信 号を受けてオン信号を出力し続ける作用を有している。 さらに、このラッチ回路41の出力端子には、過熱遮断 用FETQ4のゲートが接続されており、温度検知回路 40によってメインFETQ3が過熱したことを検出し たときは、ラッチ回路41を介して出力されるオン信号 によって過熱遮断用FETQ4をオンし、メインFET Q3のゲート電圧を落としてメインFETQ3を遮断す る。

【0020】一方、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのソース側端子SBには、出力側端子Eを介してリファレンス抵抗8を構成しているNPNトランジスタTr4と抵抗Rr1の直列回路が接続されてお

り、この抵抗Rrlは接地されている。そして、このメ インFETQ3とリファレンス抵抗8とによってリファ レンス回路が構成されている。このリファレンス回路 は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメ インFETQ1と負荷である発光素子5との直列回路に 並列に接続されている。このリファレンス回路は、電源 供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFE TQ1をオンして負荷である発光素子5に電流を流し、 この負荷である発光素子5に正常に電流が流れている状 態のときに電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQ AのメインFETQ1のソース (ソース側端子SA) に 発生する電圧と同じ電圧 (基準電圧) を、リファレンス 用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ 3のソース (ソース側端子SB) に常時発生させる作用 を有している。すなわち、このリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース (ソース側端子SB) には、電源供給用過熱自己遮断型 半導体スイッチQAのソース側端子SAに接続される負 荷の状態の変化に拘わらず、常に一定したソース電圧が 発生するようになっている。

【0021】このリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1に過大に流れたときに、このメインFETQ1のソース(ソース側端子SA)に発生するソース電圧と比較して負荷である発光素子5に過電流が流れたことを検出するための基準電圧である。

【0022】このようにリファレンス用過熱自己遮断型 半導体スイッチQBは、メインFETQ3のソースに接 続されるリファレンス抵抗8を構成するNPNトランジ スタTr4、抵抗Rr1の短絡等によってリファレンス 用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ 3に過電流が流れたときに、このメインFETQ3が過 熱して破壊されるのを防止するため、このメインFET Q3の温度が規定値以上に上昇すると自らの作用で強制 的にオフ(遮断)する過熱自己遮断機能を備えている。 このリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQB を構成しているメインFETQ3は、DMOS構造のN MOSFETで構成されている。

【0023】また、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCは、図5に示す如き構成を有しており、この第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCは、図3に図示の電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAと同一の構成となっている。すなわち、ドレン側端子DCには、メインFETQ5のドレンが接続されており、メインFETQ5のソースには、ソース側端子SCが接続されている。このメインFETQ5のゲートは、内部抵抗RC(例えば、10kΩ)を介してゲート側端子GCに接続されている。このゲート側端子GCとソース側端子SCとの間には、温度検知回

路50が接続されている。この温度検知回路50は、メ インFETQ5の温度を検出するためのもので、この温 度検知回路50には、ラッチ回路51が接続されてい る。そして、この温度検知回路50は、メインFETQ 5に所定電流より過大の電流が流れる等によってメイン FETQ5の温度が所定温度(異常温度)以上になった ときにラッチ回路51にオン信号を出力する機能を有し ている。そして、このラッチ回路51は、温度検知回路 50からの信号を受けてオン信号を出力し続ける作用を 有している。さらに、このラッチ回路51の出力端子に は、過熱遮断用FETQ6のゲートが接続されており、 温度検知回路50によってメインFETQ5が過熱した ことを検出したときは、ラッチ回路51を介して出力さ れるオン信号によって過熱遮断用FETQ6をオンし、 メインFETQ5のゲート電圧を落としてメインFET Q5を遮断する。

【0024】一方、第2のリファレンス用過熱自己遮断 型半導体スイッチQCのソース側端子SCには、出力側 端子Fを介して抵抗Rr2によって構成される第2のリ ファレンス抵抗10が接続されており、この第2のリフ ァレンス抵抗10の抵抗Rr2は接地されている。そし て、このメインFETQ5と第2のリファレンス抵抗R r 2とによって第2のリファレンス回路が構成されてい る。この第2のリファレンス回路は、電源供給用過熱自 己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1と負荷 である発光素子5との直列回路に並列に接続されてい る。この第2のリファレンス回路は、電源供給用過熱自 己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1をオン して負荷である発光素子5に電流を流し、この負荷であ る発光素子5に正常に電流が流れている状態のときに電 源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインF ETQ1のソース(ソース側端子SA) に発生する電圧 と同じ電圧(基準電圧)を、第2のリファレンス用過熱 自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のソ ース(ソース側端子SC)に常時発生させる作用を有し ている。すなわち、この第2のリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のソース (ソース側端子SC) には、電源供給用過熱自己遮断型 半導体スイッチQAのソース側端子SAに接続される負 荷の状態の変化に拘わらず、常に一定したソース電圧が 発生するようになっている。

【0025】この第2のリファレンス用過熱自己遮断型 半導体スイッチQCのメインFETQ5のソース電圧 は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメ インFETQ1がオンしているにも拘わらず、負荷であ る発光素子5に電流が流れないか過小な電流しか流れな かったとき(発光素子5の接続不良等の断線状態の場 合)に、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQA のメインFETQ1に流れる電流量が、第2の設定値よ り過小に流れたときに、このメインFETQ1のソース 電圧と比較して負荷である発光素子5に電流が過小に流れたことを検出するための第2の基準電圧である。

【0026】このように第2のリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチQCは、メインFETQ5のソースに接続される第2のリファレンス抵抗10の短絡等によって第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のドレン・ソース間に過電流が流れたときに、このメインFETQ5が過熱して破壊されるのを防止するため、このメインFETQ5の温度が規定値以上に上昇すると自らの作用で強制的にオフ(遮断)する過熱自己遮断機能を備えている。この第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCを構成しているメインFETQ5は、DMOS構造のNMOSFETで構成されている。

【0027】また、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1と、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3と、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5は、複数のトランジスタで構成されており、このメインFETQ1、メインFETQ3、メインFETQ5を構成するトランジスタ数の比は、メインFETQ1>メインFETQ3メインFETQ1>メインFETQ5

となっている。具体的には、例えば、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1とリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3、および電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1と第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5の各トランジスタ数の比は1000:1に設定してある。

【0028】そして、リファレンス抵抗8の抵抗Rr1は、例えば電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1に5Aの負荷電流(ドレン電流)が流れたとき、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3に5mAのドレン電流が流れ、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のドレン・ソース間電圧Vdsと同じドレン・ソース間電圧をリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のドレン・ソース間に発生させるようにような値に設定してある。

【0029】また、第2のリファレンス抵抗10の抵抗Rr2は、例えば電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1に5Aの負荷電流が流れたとき、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5に5mAのドレン電流が流れ、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のドレン・ソース間電圧Vdsと同じドレン・ソース間電圧を第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のドレン・

ソース間に発生させるようにような値に設定してある。 【0030】したがって、電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチQAのメインFETQ1のゲート・ソース 間電圧とリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチ QBのメインFETQ3のゲート・ソース間電圧とは、 電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメイン FETQ1に接続される負荷である発光素子5が正常である限り、一致した値となる。同様に、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲート・ソース間電圧と第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のゲート・ソース間電圧とは、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1に接続される負荷である発光素子5が正常である限り、一致した値となる。

【0031】電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートと、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のゲートと、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のゲートとは、抵抗R7と抵抗R8の直列回路を介して駆動回路2に接続されており、この駆動回路2から出力されるゲート信号によって電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ3と、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3と、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5とは、同時にオン・オフするようになっている。【0032】この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQFQAのドレン側端子DAとリファレンス用過熱自己

【0032】この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのドレン側端子DAとリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチQBのドレン側端子DBと第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのドレン側端子DCを共通化し、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのゲート側端子GAとリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのゲート側端子GCを共通化することにより同チップへの集積化を容易にすることができる。また、同電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAとリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBと第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCは、レンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCは、「同一プロセスで同一チップ上に形成されたものを使用することとして、温度ドリフトやロット間のバラツキの影響を除去するようにしている。

【0033】また、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースには、ツェナーダイオードZD1のアノードが接続されており、このツェナーダイオードZD1のカソードには抵抗R7と抵抗R8の接続点が接続されている。このツェナーダイオードZD1は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲート・ソース間を電源電圧(12V)に保ってゲートに過電圧が印加されようとし

た場合に、これをバイパスさせるためのものである。

【0034】また、電源供給用過熱自己遮断型半導体ス イッチQAのメインFETQ1のソースには、抵抗R5 を介してコンパレータで構成される比較回路CMP1の (+) 側入力端子と、コンパレータで構成される比較回 路CMP2の(一)側入力端子がそれぞれ接続されてい る。この比較回路CMP1は、電源供給用過熱自己遮断 型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースに誘 起される電圧とリファレンス用過熱自己遮断型半導体ス イッチQBのメインFETQ3のソースに誘起される電 圧とを比較して電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッ チQAのメインFETQ1に接続される負荷に過大電流 が流れるのを検出するためのものである。すなわち、比 較回路CMP1の出力は、電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧とリ ファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメイ ンFETQ3のソース電圧とを比較し、その差が過電流 判定値以下である間(電源供給用過熱自己遮断型半導体 スイッチQAのメインFETQ1のソースの電位がリフ アレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメイン FETQ3のソースの電位以上である間)はHiが出力 され、その差が過電流判定値より大きくなると(電源供 給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFET Q1のソースの電位がリファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBのメインFETQ3のソースの電位よ り小さくなると) 反転してLowが出力され、過大電流 が流れたと判定する。

【0035】また、比較回路CMP2は、電源供給用過 熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1の ソース (ソース側端子SA) に誘起される電圧と第2の リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメ インFETQ5のソース (ソース側端子SC) に誘起さ れる電圧とを比較して電源供給用過熱自己遮断型半導体 スイッチQAのメインFETQ1に電流が所定量流れて いるか(過小電流となっていないか)を検出するための ものである。すなわち、比較回路CMP2の出力は、電 源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインF ETQ1のソース電圧と第2のリファレンス用過熱自己 遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のソース 電圧とを比較し、その差が過小電流判定値以下である間 (電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメイ ンFETQ1のソース電圧が第2のリファレンス用過熱 自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のソ ース電圧よりも低い値である間)はHiが出力され、そ の差が過小電流判定値より大きくなると(電源供給用過 熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1の ソース電圧が第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導 体スイッチQCのメインFETQ5のソース電圧より高 くなると) 反転してLowが出力され過小電流になった と判定する。

【0036】また、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソースには、抵抗R6を介して比較回路CMP1の(一)側入力端子が接続されている。さらに、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5のソースには、比較回路CMP2の(+)側入力端子が接続されている。

【0037】一方、電源供給装置1の入力側端子Aに は、PNPトランジスタTrlのエミッタが接続されて おり、このPNPトランジスタTr1のコレクタには、 抵抗R1と抵抗R3と抵抗R2の直列回路が接続されて おり、抵抗R2の他端は接地されている。そして、比較 回路CMP1の(+)側入力端子は、抵抗R1と抵抗R 3の接続点にダイオードD1を介して接続されており、 比較回路CMP1の(一)側入力端子は、抵抗R3と抵 抗R2の接続点にダイオードD2を介して接続されてい る。したがって、比較回路CMP1の(+)側入力端子 には、バッテリVBから供給される電源電圧を、抵抗R 1と、抵抗R3とR2の合成抵抗とによって分圧した電 圧が、比較回路CMP1の(一)側入力端子には、抵抗 R1と抵抗R3の合成抵抗と、R2とによって分圧した 電圧がそれぞれ印加されるように構成されている。この PNPトランジスタTr1と、抵抗R1、抵抗R3、抵 抗R2と、ダイオードD1、ダイオードD2によって、 短絡等の異常により電源供給用過熱自己遮断型半導体ス イッチQAのメインFETQ1がオンからオフになった 後に、この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQ AのメインFETQ1をオンに復帰させるための復帰回 路を構成している。すなわち、復帰回路は、エミッタが バッテリVB側の出力端子に、ベースが抵抗R10を介 してスイッチSW1側の入力端子にそれぞれ接続された PNPトランジスタTr1と、このPNPトランジスタ Trlのコレクタとアースの間に直列に接続された抵抗 R1、抵抗R3、抵抗R2と、この抵抗R1に流れる電 流を比較回路CMP1の(+)端子側へ通すダイオード D1と、抵抗R1、抵抗R3に流れる電流を比較回路C MP1の(-) 端子側へ通すダイオードD2とによって 構成されている。

【0038】復帰回路の構成要素となっている抵抗R1の抵抗値は、スイッチSW1を投入することによってPNPトランジスタTr1がオンになると、抵抗R1、R3の接続点の電位V1がバッテリの60~80%程度で、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのソース側端子SAの電位が抵抗R5での前記電圧降下分だけ下がった電圧V3(ダイオードD1のカソード側電位)より大きい値になるように設定されている。

【0039】さらに、比較回路CMP1の(+)側入力端子には、抵抗R9を介してダイオードD3のアノードが接続されており、このダイオードD3のカソードには駆動回路2のゲート信号出力端子が接続されている。比

較回路CMP1の出力端子は、駆動回路2に接続されており、比較回路CMP1の判定結果が駆動回路2に入力されるようになっている。この駆動回路2には、チャージポンプ回路3で昇圧された電圧VP(例えば、VP=VB+5V)が印加されており、駆動回路2は、比較回路CMP1から出力されているHiの信号と、スイッチSW1をオンすることによってスイッチ側から入力されるオン信号の入力とによって、駆動回路2のソース側トランジスタ2aがオンしてシンク側トランジスタ2bがオフし、電圧VPの駆動信号を抵抗R8、抵抗R7を介して電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートに出力し、これによって電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1をオンするようになっている。この駆動回路2は、比較回路CMP1からHiの信号が入力されている間

(Lowの信号が出力されない限り)、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートにオン信号を出力し続ける。この駆動回路2は、比較回路CMP1が反転して比較回路CMP1からLow信号が入力されると、駆動回路2のソース側トランジスタ2aがオフしシンク側トランジスタ2bがオンし、駆動回路2からの出力がLowとなって電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートにオフ信号を出力し、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1をオフする。また、比較回路CMP2の出力端子は、外部への出力端子下に接続されており、比較回路CMP2によって判定された結果は、出力端子下に接続される回路によって利用される。

【0040】起動時、スイッチSW1を投入すると、PNPトランジスタTr1がオンし、電源電圧VB(12V)を抵抗R1と〔抵抗R3+抵抗R2〕とによって分圧された電圧値(例えば、電源電圧の60%~80%)が比較回路CMP1の(+)側端子に印加されるようになっている。比較回路CMP1の(-)側端子には、

[抵抗R1+抵抗R3] と抵抗R2とによって分圧された電圧値(例えば、電源電圧の20%~40%)が印加されるようになっている。この抵抗R3は小さい抵抗値のものが使用されており、抵抗R1の抵抗値と [抵抗R3+抵抗R2] の抵抗値の差は微差である。

【0041】スイッチSW1をオンし、PNPトランジスタTr1のオンによって、電源電圧VB(12V)を抵抗R1と〔抵抗R3+抵抗R2〕とで分圧した電圧が比較回路CMP1の(+)側入力端子と比較回路CMP1の(-)側入力端子に印加され、比較回路CMP1の(+)側入力端子に印加される電圧が比較回路CMP1の(-)側入力端子に印加される電圧よりも大きいため、比較回路CMP1の出力はHiとなり、駆動回路2を駆動し、駆動回路2からはゲート駆動信号Hiが出力される。このゲート駆動信号Hiは、電源供給用過熱自

己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートに印加され、このメインFETQ1をオンする。このゲート駆動信号は同時にリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3、第2のリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメインFETQ5をオンする。

【0042】この比較回路CMP1の出力は、電源供給 用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ 1に過電流が流れたことを判定するのに用いられてい る。いま、負荷である複数の発光素子5の接続側に短絡 等のデットショートが生じると、負荷である複数の発光 素子5に流れ込むべき電流がアースに流れ込む。このよ うにデットショートが生じると、負荷である複数の発光 素子5に電流が流れないので、電源供給用過熱自己遮断 型半導体スイッチQAのメインFETQ1に負荷が接続 されていない無負荷(回線負荷のみ)状態となっている ため、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAの メインFETQ1には過大の電流(過電流)が流れる。 この過電流は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッ チQAのメインFETQ1のドレン・ソース間に流れ、 電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメイン FETQ1のドレン・ソース間の電圧Vdsは大きくな り(電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメ インFETQ1がオンしている限りドレン・ソース間の 電圧が大きくなり)、電源供給用過熱自己遮断型半導体 スイッチQAのメインFETQ1のオン抵抗と、短絡電 流で決まるところで安定する。

【0043】一方、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソース側端子SBの電圧)の方は、連続でオンしている状態では正常であればリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソース側端子SBの電圧)に比べて電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側端子SAの電圧)の方が高いようにリファレンス抵抗8の抵抗Rr1の抵抗値が設定してあるので、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側端子SAの電圧)の方は下がってくる。このリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソース側端子SBの電圧)は、通常オンしているときには、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAの

(ソース側端子SBの電圧)は、通常オンしているときには、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側端子SAの電圧)Vds(0.5 V位)と同一であるから、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側端子SAの電圧)Vds、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソース側端子SBの電圧)とも抵抗R1、抵抗R3、抵抗R2による分圧電圧よりも高い(電源電圧に近くなってくる)。この抵抗R1、

抵抗R3、抵抗R2による分圧電圧は、ダイオードD1、D2でカットされてしまい、比較回路CMP1の(+)側入力端子、比較回路CMP1の(ー)側入力端子には無関係になってくる。すなわち、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側端子SAの電圧)の値、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソース側端子SBの電圧)の値が直接比較回路CMP1の(+)側入力端子、比較回路CMP1の(-)側入力端子に入っている。

【0044】一方、比較回路CMP1の(+)側入力端 子に、抵抗R9、ダイオードD3の直列回路が接続され ており、この直列回路のダイオードD3のカソードがゲ ート信号出力端子に接続されている。このダイオードD 3のカソードは、負荷である発光素子5に電源を供給す る電源供給ラインが正常の状態では、ゲート信号によっ て電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメイ ンFETQ1はオンするから、メインFETQ1のオン 時かなり高い電圧になっている。したがって、ダイオー ドD3はカットオフされて、抵抗R9とダイオードD3 の直列回路には電流は流れない。したがって、抵抗R 5、抵抗R6には電流が全く流れなくて、電源供給用過 熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1の ソース電圧(ソース側端子SAの電圧)が直接比較回路 CMP1の(+) 側入力端子に、リファレンス用過熱自 己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソー ス電圧(ソース側端子SBの電圧)が直接比較回路CM P1の(一)側入力端子にそれぞれ入力されている。こ のとき、負荷である発光素子5が正常(デッドショート でない) の場合は、電源供給用過熱自己遮断型半導体ス イッチQAのメインFETQ1のソース電圧(ソース側 端子SAの電圧)に比べてリファレンス用過熱自己遮断 型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧 (ソース側端子SBの電圧) が小さくなるようにリファ レンス抵抗8の抵抗Rr2の抵抗値を設定してあるので 比較回路CMP 1の出力はHiになっている。

【0045】この状態で電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース側端子SAに接続される負荷である発光素子5に短絡等のデットショートが生じると、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1には、大電流が流れて、この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のオン抵抗に大電流がかかり、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のドレン・ソース間の電位差が大きくなる。ところが、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のドレン・ソース間の電位差の方は、第1のリファレンス抵抗Rr1によって固定されて一定である。したがって、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧

に対して電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQA のメインFETQ1のソース電圧の方が下がってくる。 【0046】電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチ QAのメインFETQ1のソース電圧 (ソース側端子S Aの電圧)が低下してリファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧(ソ ース側端子SBの電圧)の値よりも小さくなり過電流判 定値以下になると、比較回路CMP1の出力は、Hiか らLowに反転してLow信号が駆動回路2に出力され る。駆動回路2に比較回路СMP1からLow信号が入 力されると、駆動回路2のソース側トランジスタ2aが オフし、シンク側トランジスタ2bがオンし、駆動回路 2からの出力がHiからLowになって電源供給用過熱 自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲ ートにオフ信号を出力し、電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチQAのメインFETQ1を遮断しようとす る。この駆動回路2からのLow信号によってリファレ ンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFE TQ3のゲート及び第2のリファレンス用過熱自己遮断 型半導体スイッチQCのメインFETQ5のゲートにも オフ信号が入力されリファレンス用過熱自己遮断型半導 体スイッチQBのメインFETQ3のゲート及び第2の リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQCのメ インFETQ5をも遮断しようとする。

【0047】この電源供給用過熱自己遮断型半導体スイ ッチQAのメインFETQ1を遮断しようとすると、駆 動回路2のソース側のトランジスタ2aがオフして、シ ンク側のトランジスタ2bがオンする。そのために、抵 抗R9とダイオードD3の直列回路のダイオードD3の カソード側が接地されるから、抵抗R9とダイオードD 3の直列回路に電流が流れる。この電流は、電源供給用 過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1 のソース側端子SAから抵抗R5を通って、抵抗R9を 通って、ダイオードD3を通ってアースに落ちるという ように流れる。すると、抵抗R5に電流が流れてること によって、この抵抗R5による電圧ドロップが生じる。 この電圧ドロップのため、比較回路CMP1の(+)側 入力端子は電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQ AのメインFETQ1のソース電圧よりも抵抗R5の電 圧ドロップ分だけ下がる。これがヒステリシスである。 【0048】リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイ ッチQBのメインFETQ3のソース側端子SBの電圧 に比べて電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQA のメインFETQ1のソース側端子SAの電圧の方が一 且低くなると、比較回路CMP1が反転して駆動回路2 のLowの信号が入力され駆動回路2をオフしようとす る。この駆動回路2を一旦停止すると、駆動回路2のソ 一ス側のトランジスタ2aがオフして、シンク側のトラ ンジスタ2bがオンするため、抵抗R9とダイオードD 3の直列回路に電流が流れて、比較回路CMP1の

(+) 側入力端子は実際の電源供給用過熱自己遮断型半 導体スイッチQAのメインFETQ1のソースよりも低 い電圧になる。したがって、電源供給用過熱自己遮断型 半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースが若干 起き上がってフラフラしても比較回路CMP1は安定し てオフしている。すなわち、抵抗R9とダイオードD3 がヒステリシス回路を構成している。

【0049】この状態で、今度は、駆動回路2がオフす るから電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAの メインFETQ1、リファレンス用過熱自己遮断型半導 体スイッチQBのメインFETQ3はオフの方向に移行 する。まず、ドレン・ソース間の電圧がどっちも段々と 広がっていく。このドレン・ソース間電圧が広がってい くと、それに引っ張られてゲートの中のコンデンサCG Dの容量が充電されていき、充電されながら引っ張られ て電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメイ ンFETQ1、リファレンス用過熱自己遮断型半導体ス イッチQBのメインFETQ3の真のゲート・ソース間 の電圧が大きくなって電流は一時増える。しかし、電源 供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFE TQ1のソース電圧、リファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBのメインFETQ3のソース電圧は無 限に大きくなれないから、電源電圧(12V)より少し オーバーしたところで飽和し、それ以上は引っ張り効果 がなくなって、ゲートの放電回路で電源供給用過熱自己 遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1、リファ レンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインF ETQ3のゲートチャージがどんどん抜けてきて、ソー ス電圧に対してゲート電圧が下がってくる。そのため に、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメ インFETQ1、リファレンス用過熱自己遮断型半導体 スイッチQBのメインFETQ3の電流が減っていくと 同時に、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQA のメインFETQ1、リファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBのメインFETQ3共にドレン・ソー ス間の電圧がどんどん大きくなっていく。

【0050】このように電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1に流れる電流が減っていくから、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース側端子SAの電位は、接地電位に近くなっていく。すると、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース側端子SA、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース側端子SBは、電源電圧VBを抵抗R1、抵抗R3、抵抗R2で分圧した電圧よりも低くなる。この結果、リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のソース側端子SB、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース側端子SAは、比較回路CMP1の(一)側入力端子、比較回路CMP1

の(+)側入力端子に信号が送れなくなってしまう。

【0051】このような状態になると、今度は、電源電 圧を抵抗R1、抵抗R3、抵抗R2で分圧した電圧が比 較回路CMP1の(+)側入力端子、比較回路CMP1 の(一) 側入力端子に印加されることになる。すると、 比較回路CMP1の(+)側入力端子に印加される抵抗 R1、抵抗R3、抵抗R2による分圧電圧は、比較回路 CMP1の(一)側入力端子に印加される抵抗R1、抵 抗R3、抵抗R2による分圧電圧に比べて、抵抗R3の 電圧ドロップ分だけ高くなっており、比較回路CMP1 の出力は反転し、確実にHiになる。この比較回路CM P1の出力がHiになると、再び駆動回路2がオンし、 ゲート信号を電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチ QAのメインFETQ1のゲートに送り、電源供給用過 熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1を オンする。これによって負荷である発光素子5に電流が 流れる。このようなオン・オフを繰り返して行う。

【0052】ON/OFF計数回路4は、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のゲートがオフで、駆動回路2がオフの状態、すなわち、駆動回路2のシンクのトランジスタ2bがオンになっているときに、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソース側端子SAの電圧がグランドよりも高い電圧(5V)になっているときが有り、そのような状態に作動するものである。具体的には、CR積分回路を用いており、コンデンサC1はこのCR積分回路のコンデンサである。

【0053】電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのドレン・ソース間に流れる電流を負荷である発光素子5に供給し、このときの電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのソース電圧と比較するリファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのソース電圧は、従来のようにリファレンス抵抗8の抵抗Rr1によって誘起される電圧を得るのではなく、NPNトランジスタTr4と抵抗Rr1の合成抵抗の抵抗値に見合うだけの電流量をNPNトランジスタTr4によって作り出している。このNPNトランジスタTr4によって作り出している。このNPNトランジスタTr4によって作り出している。このNPNトランジスタTr4によって作り出している。このNPNトランジスタTr4によって作り出している。このNPNトランジスタTr4によって作り出している。とで、大きなのようによりによりである複数の発光素子5に対応した基準電圧を発生させるに足る電流量となっている。

【0054】電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースに接続されている負荷である複数の発光素子5が発光すると、発光素子5の輝度に対応したベース電流がホトトランジスタTr2に供給され、このホトトランジスタTr2のエミッタ(抵抗R12)に発生する電圧がMPU9に入力される。このエミッタ(抵抗R12)に発生する電圧がMPU9入力されると、MPU9からは、複数の発光素子5に電流が

流れたときに電源供給装置1の出力端子Gにソースが接 続される電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQA のメインFETQ1のドレン・ソース間電圧と同一の電 圧が、リファレンス回路を構成するリファレンス用過熱 自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のド レン・ソース間に誘起されるように、リファレンス抵抗 8の抵抗値を制御する。このリファレンス抵抗8の制御 は、具体的には、NPNトランジスタTr4に流す電流 を制御して、NPNトランジスタTr4と抵抗Rr1の 合成抵抗値が第1のリファレンス抵抗値になるように制 御する。いま、電源供給装置1の出力端子Bに接続され る複数の発光素子5が点灯中に1個又は2個以上破損し て消灯すると、消灯した発光素子5には電流が流れない が、正常時に複数の発光素子5に流れる全電流が、破損 しないで残っている正常な発光素子に分流して流れる。 この結果、破損しなかった正常な発光素子には規定の電 流より多量の電流が流れ込み、輝度が高くなる。このま ま大電流が流れた状態にしておくと、破損しないで残っ た正常な発光素子が破損に至る可能性がある。この破損 しなかった正常な発光素子の輝度の変化は、ホトトラン ジスタTr2によって検出され、この輝度の変化に応じ てホトトランジスタTr 2にバッテリVBから電流が抵 抗R12に供給される。すると、この抵抗R12のホト トランジスタTr2側には、正常な発光素子の輝度に対 応する電圧が誘起され、この誘起された電圧値がMPU 9に入力される。このMPU9に入力された抵抗R12 に誘起された電圧値は、MPU9において正常な発光素 子が発光する正常な輝度のときに抵抗R12に誘起され る電圧値と比較される。そして、破損しないで残った正 常な発光素子の輝度が正常の輝度を保つようにMPU9 は、正常な発光素子の輝度のときに流れる電流によって 誘起される電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQ AのメインFETQ1のドレン・ソース間電圧と同一の 電圧をリファレンス回路を構成するリファレンス用過熱 自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ3のド レン・ソース間に誘起するような抵抗値になるようにリ ファレンス抵抗8の抵抗値(NPNトランジスタTェ4 と抵抗Rr1の合成抵抗)をNPNトランジスタTr4 に流す電流を制御して行う。このリファレンス抵抗8の 抵抗値(NPNトランジスタTr4と抵抗Rr1の合成 抵抗)をNPNトランジスタTr4のベース電流によっ て制御すると、定電流回路7のトランジスタTr3は、 正常な輝度になるような一定の電流が流れるように制御 される。

【0055】また、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースに接続されている定電流回路7のトランジスタTr3のエミッタに接続された負荷である複数の発光素子5の特性にバラツキが有ると、これら複数の発光素子5に所定の電流が供給されても輝度が一定しない。特に、複数の発光素子5の特

性が劣っていると、所定の電流が供給されても所望の輝 度が得られない場合がある。この場合は、複数の発光素 子5に所定の電流が供給されても発光素子5の輝度が小 さく、この発光素子5の輝度は、ホトトランジスタTェ 2によって検出される。このホトトランジスタTr2 は、この発光素子5の輝度に応じた電流をバッテリVB から抵抗R12に供給する。すると、この抵抗R12の ホトトランジスタTr2側には、特性によって決まる発 光素子の輝度に対応する電圧が誘起され、この誘起され た電圧値がMPU9に入力される。このMPU9に入力 された抵抗R12に誘起された電圧値は、MPU9にお いて正常な発光素子が発光する正常な輝度のときに抵抗 R12に誘起される電圧値と比較される。そして、特性 のバラツキによって輝度の低い発光素子が正常の輝度を 保つようにMPU9は、正常な発光素子の輝度のときに 流れる電流によって誘起される電源供給用過熱自己遮断 型半導体スイッチQAのメインFETQ1のドレン・ソ ース間電圧と同一の電圧をリファレンス回路を構成する リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメ インFETQ3のドレン・ソース間に誘起するような抵 抗値になるようにリファレンス抵抗8の抵抗値(NPN トランジスタTr4と抵抗Rr1の合成抵抗)をNPN トランジスタTr4に流す電流を制御して行う。このリ ファレンス抵抗8の抵抗値(NPNトランジスタTr4 と抵抗Rrlの合成抵抗)をNPNトランジスタTr4 のベース電流によって制御すると、定電流回路7のトラ ンジスタTr3は、正常な輝度になるような一定の電流 が、特性のバラツキによって輝度の低い発光素子に流れ るように制御される。このように特性のバラツキによっ て輝度が所定の輝度にならない場合、MPU9は、リフ アレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメイン FETQ3のソース側に接続されるリファレンス抵抗8 のNPNトランジスタTェ4に流れる電流量を制御する ことで複数の発光素子5の輝度が所定の輝度になるよう に制御している。このように制御することにより、複数 の発光素子5の輝度に応じてNPNトランジスタTr2 のベース電流が供給され、NPNトランジスタTr4に 流れる電流量が制御され、複数の発光素子5の輝度が一 定に制御される。

【0056】同様に、電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチQAのメインFETQ1のソースに接続されている負荷である複数の発光素子5が経年変化して劣化すると輝度が下がり、当初予定した輝度が得られなくなる。この場合は、複数の発光素子5に所定の電流が供給されても発光素子5の輝度が小さく、この発光素子5の輝度は、ホトトランジスタTr2によって検出される。このホトトランジスタTr2は、この発光素子5の輝度に応じた電流をバッテリVBから抵抗R12に供給する。すると、この抵抗R12のホトトランジスタTr2側には、特性によって決まる発光素子の輝度に対応する

電圧が誘起され、この誘起された電圧値がMPU9に入 力される。このMPU9に入力された抵抗R12に誘起 された電圧値は、MPU9において正常な発光素子が発 光する正常な輝度のときに抵抗R12に誘起される電圧 値と比較される。そして、経年変化して劣化することに よって輝度の低い発光素子が正常の輝度を保つようにM PU9は、正常な発光素子の輝度のときに流れる電流に よって誘起される電源供給用過熱自己遮断型半導体スイ ッチQAのメインFETQ1のドレン・ソース間電圧と 同一の電圧をリファレンス回路を構成するリファレンス 用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメインFETQ 3のドレン・ソース間に誘起するような抵抗値になるよ うにリファレンス抵抗8の抵抗値(NPNトランジスタ Tr4と抵抗Rr1の合成抵抗)をNPNトランジスタ Tr4に流す電流を制御して行う。このリファレンス抵 抗8の抵抗値(NPNトランジスタTr4と抵抗Rr1 の合成抵抗)をNPNトランジスタTr4のベース電流 によって制御すると、定電流回路7のトランジスタTr 3は、正常な輝度になるような一定の電流が、経年変化 して劣化することによって輝度が低くなった発光素子に 流れるように制御される。このように特性のバラツキに よって輝度が所定の輝度にならない場合、MPU9は、 リファレンス用過熱自己遮断型半導体スイッチQBのメ インFETQ3のソース側に接続されるリファレンス抵 抗8のNPNトランジスタTr4に流れる電流量を制御 することで複数の発光素子5の輝度が所定の輝度になる ように制御している。このように制御することにより、 複数の発光素子5の輝度に応じてNPNトランジスタT r2のベース電流が供給され、NPNトランジスタTr 4に流れる電流量が制御され、複数の発光素子5の輝度 が一定に制御される。

[0057]

【発明の効果】本願請求項1に記載の発明によれば、複数の発光素子の1又は複数個が破損等により点灯しなくなった場合に正常な発光素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝度の変化に応じて、リファレンス回路のリファレンス抵抗値を電源供給用過熱自己遮断型半導体スイッチに流れる電流量が過電流になったときに正常な発光素子が破損しないように保護することがで

きる。

【0058】本願請求項2に記載の発明によれば、複数の発光素子の特性のバラツキ、発光素子の劣化による発光素子の輝度の変化に応じて、正常な発光素子の輝度が所定の輝度に収束するまでの発光素子の輝度の変化に応じてリファレンス回路のリファレンス抵抗値を自動調整することができ、常に発光素子の輝度を一定に保持することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る発光素子の電源供給制御装置を示すブロック図である。

【図2】図1に図示の電源供給装置の詳細回路図である。

【図3】図2に図示の電源供給用過熱自己遮断型半導体 スイッチQAの詳細回路図である。

【図4】図2に図示のリファレンス用過熱自己遮断型半 導体スイッチQBの詳細回路図である。

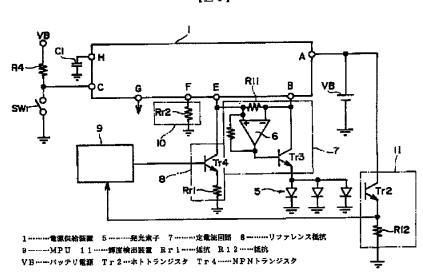
【図5】図2に図示の第2のリファレンス用過熱自己遮 断型半導体スイッチQCの詳細回路図である。

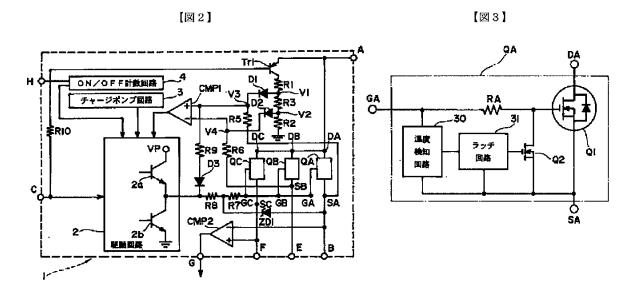
【図6】従来の発光素子の電源供給回路図である。

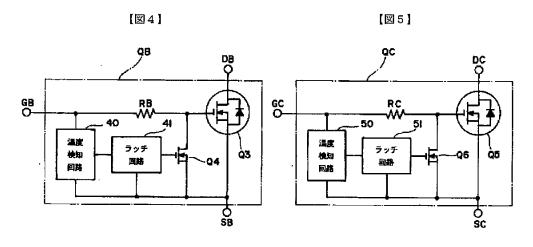
【図7】従来のパルス駆動による発光素子の電源供給回 路図である。

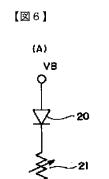
【符号の説明】

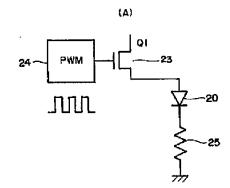
1 电侧伏和效图
2 駆動回路
5 ·······発光素子
7 ······ 定電流回路
8・・・・・・・・リファレンス抵抗
9MPU
1 1 輝度檢出装置
Tr2ホトトランジスタ
Tr4NPNトランジスタ
R r 1 ······抵抗
R 1 2 ······抵抗
QA電源供給用過熱自己遮断型半
導体スイッチ
QBリファレンス用過熱自己遮断
型半導体スイッチ











[図7]

